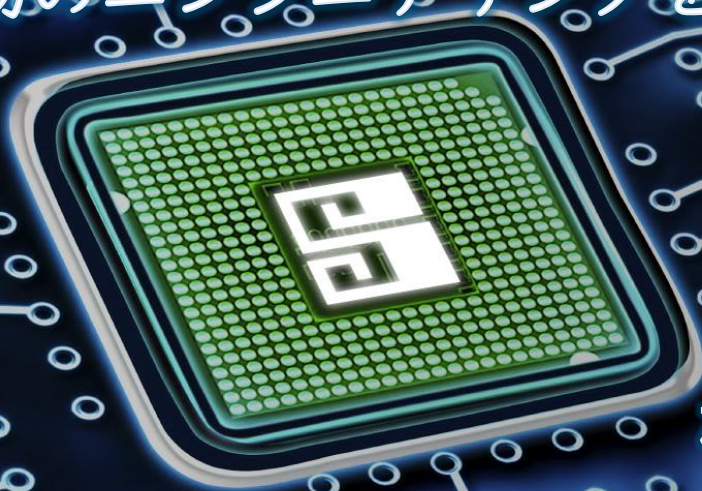


半導体検査装置の最前線で、
本物のエンジニアリングを体感！



株式会社シバソク
インターンシップ

【期間】

2026/8/24(月)
～9/25(金)
のうち5～10日間

【テーマ】

半導体検査装置の資料
作成、評価のための
治具作成を行い開発に
必要な技術を習得しよう！

※昨年実績・テーマは変更になる場合があります

【申込期間】

2026/7/31(金) 締め切り

【場所】

埼玉県所沢市若松町 848 所沢事務所
(西武新宿線 航空公園駅からバス約5分)

【その他】

交通費支給(上限あり)

【申込・お問い合わせ】

メール: jinji@ml.shibasoku.co.jp
電話: 04-2994-1151 (Corporate 採用担当)

<https://www.shibasoku.co.jp/>

